

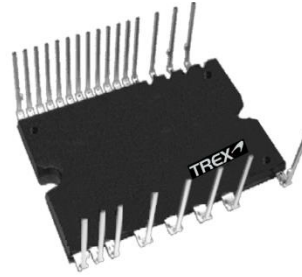
产品描述:

TRM306A2S2 是一款 600V 30A 三相全桥智能功率模块，内置低损耗沟槽栅场截止型 IGBT 和 FRD，并内部集成了自举二极管 BSD,简化了客户的 PCB 设计。内部集成温度输出 VOT 功能用于检测模块内部的温度。集成多种保护功能，包含 UVLO 欠压保护，CIN 过流保护，过温保护。内置输入带滤波功能，并兼容 3.3V, 5V 和 15V 逻辑电平。

主要特点:

- 600V/30A 三相全桥智能功率模块
- 内置低损耗沟道栅-场截止型 IGBT
- 下桥臂 IGBT 发射极输出
- 内置带限流电阻的自举二极管
- VOT 线性温度输出
- 兼容 3.3V, 5V 和 15V 逻辑电平
- UVLO 欠压保护，过流保护，过温保护

封装类型:



应用:

- 变频空调压缩机驱动
- 工业伺服变频器
- 大功率变频风机水泵
- 电机驱动器

订货信息:

订货信息	产品名称	封装形式	无卤素	包装方式
TRM306A2S2	TRM306A2S2	DIP24	是	条管

模块内部电路图:

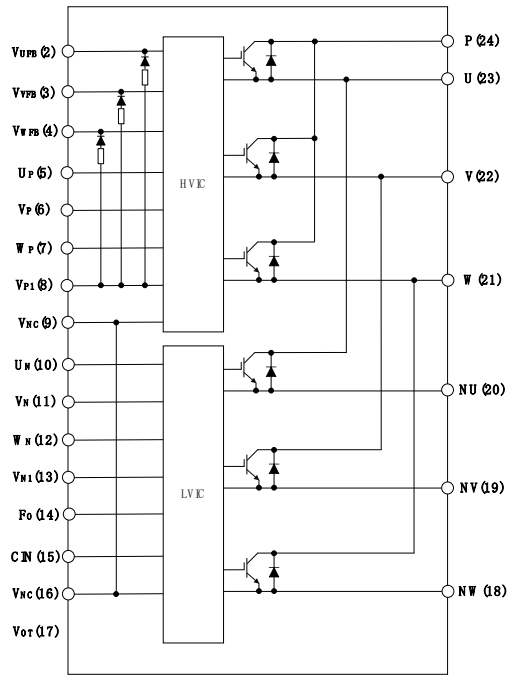


图 1 模块内部电路图

管脚分布:

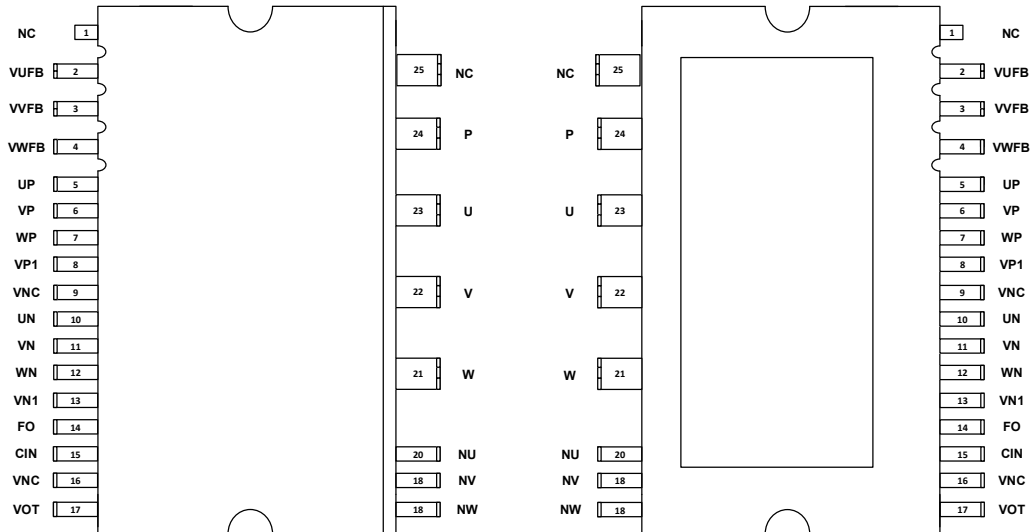


图 2 模块管脚定义

管脚定义:

管脚编号	管脚名称	管脚描述
1	NC	无连接
2	VUFB	U 相上臂驱动电源端子
3	VVFB	V 相上臂驱动电源端子
4	VWFB	W 相上臂驱动电源端子
5	UP	U 相上臂控制信号输入端子
6	VP	V 相上臂控制信号输入端子
7	WP	W 相上臂控制信号输入端子
8	VP1	控制电源端子
9	VNC	控制电源GND 端子
10	UN	U 相下臂控制信号输入端子
11	VN	V 相下臂控制信号输入端子
12	WN	W 相下臂控制信号输入端子
13	VN1	控制电源端子
14	FO	故障输出端子
15	CIN	短路保护触发电压检测端子
16	VNC	控制电源GND 端子
17	VOT	温度检测输出端子
18	NW	W 相下臂IGBT 发射极端子
19	NV	V 相下臂IGBT 发射极端子
20	NU	U 相下臂IGBT 发射极端子
21	W	W 相输出端子
22	V	V 相输出端子
23	U	U 相输出端子
24	P	逆变器直流输入端子
25	NC	无连接

最大额定值：(T_j = 25°C, 除非特别说明)

逆变部分：

符号	参数	条件	额定值	单位
V _{CC}	电源电压	应用于P-NU, NV, NW之间	450	V
V _{CC} (Surge)	电源电压 (含浪涌)	应用于P-NU, NV, NW之间	500	
V _{CES}	集电极-发射极间电压	应用于IGBT 集电极C和发射极E之间	600	
± I _c	集电极电流	T _c = 25°C (T _c 测试方法见图 3)	30	A
± I _{CP}	集电极电流 (峰值)	T _c = 25°C, 脉冲宽度小于1ms	60	
P _C	集电极功耗	T _c = 25°C, 单晶片	47.6	W
T _J	结温	(见备注1)	-30~+150	°C

备注 1: IPM 功率晶片最大额定结温为 150°C(@表面温度 T_c ≤ 100°C)。然而,为了确保 IPM 运行安全, 结温应限定于 T_{j(av)} ≤ 125°C (@表面温度 T_c ≤ 100°C)。

控制部分：

符号	参数	条件	额定值	单位
V _{DB}	上桥臂控制电源电压	应用于UFB-U, VFB-V, WFB-W之间	20	V
V _D	控制电源电压	应用于VP1-VNC和VN1-VNC之间	20	
V _{IN}	输入信号电压	应用于UP,VP,WP,UN,VN,WN-VNC之间	-0.5~VD+0.5	
V _{FO}	故障输出电压	应用于FO -VNC之间	-0.5~VD+0.5	
I _{FO}	故障输出电流	FO端子灌入电流值	1	mA
V _{SC}	电流检测端输入电压	应用于CIN-VNC之间	-0.5~VD+0.5	V

系统：

符号	参数	条件	额定值	单位
V _{CC} (PROT)	电源电压自己保护范围 (短路)	V _D = V _{DB} = 13.5 ~ 16.5V T _j = 150°C, 无重复, 时间小于 2us	400	V
T _C	模块正常工作时壳体温度	-20°C ≤ T _j ≤ 150°C	-30~+100	°C
T _{STG}	贮存温度		-40~+125	°C
V _{ISO}	绝缘耐压	正弦波60Hz, AC 1分钟, 在插脚和散热片之间	1500	V

壳温测试点:

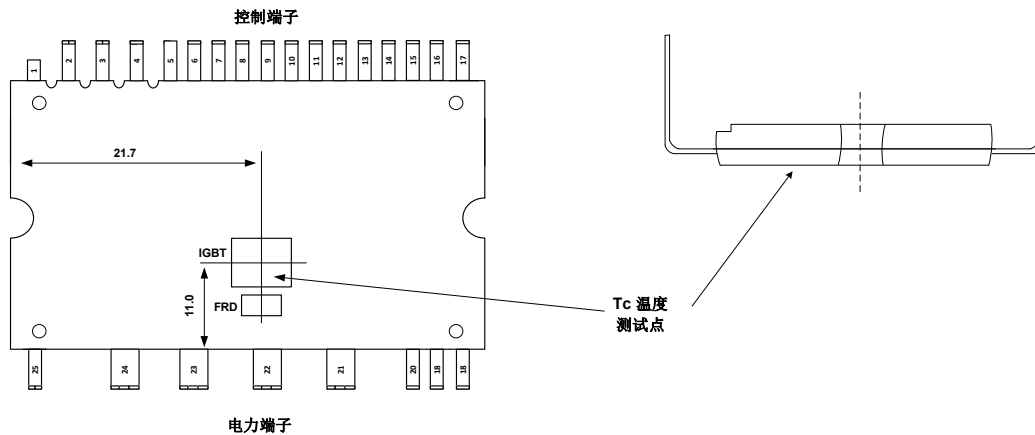


图 3 壳温测试点

热阻:

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Rth(j-c)Q	结点到壳的热阻	单个IGBT芯片	-	1.48	-	K/W
Rth(j-c)F		单个FRD芯片	-	2.10	-	K/W

电气特性: (Tj= 25°C, 除非特殊说明)

逆变部分

符号	项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCE(sat)	集电极与发射极间饱和电压	$V_D = V_{DB} = 15V$ $V_{IN} = 5V, I_C = 30A, T_j = 25^\circ C$	-	1.8	2.0	V
		$V_D = V_{DB} = 15V$ $V_{IN} = 5V, I_C = 30A, T_j = 150^\circ C$	-	2.0	-	V
VF	FWD 正向导通电压	$V_{IN} = 0V, I_C = -30A, T_j = 25^\circ C$	-	1.4	-	V
RBSD	等效自举电阻	$I_1 = 10mA, I_2 = 20mA$	150	-	250	ohm
BV	BV电压	$V_{CC} = V_{BS} = 15V, I = 50\mu A$ and $250\mu A$	650	-	700	V
tON	上桥开关时间 (见备注 2)	$V_{CC} = 400V, V_D = V_{DB} = 15V,$ $I_C = 30A, V_{IN} = 0V-5V,$ 感性负载	-	730	-	ns
tC(ON)			-	180	-	ns
tOFF			-	907	-	ns
tC(OFF)			-	124	-	ns
trr			-	135	-	ns
Eon	上桥开通损耗	$I_C = 30A, V_{CC} = 400V, V_{DB} =$	-	730	-	uJ

E_{off}	上桥关断损耗	$V_D=15V, T_j=25^\circ C$		815		μJ
t_{ON}	下桥开关时间	$V_{CC} = 400V, V_D = V_{DB} = 15V, I_C = 30A, V_{IN} = 0V-5V, \text{感性负载}$	-	780	-	ns
$t_{C(ON)}$				300		ns
t_{OFF}			-	890	-	ns
$t_{C(OFF)}$				160		ns
t_{rr}				110		ns
E_{on}	下桥开通损耗			1030		μJ
E_{off}	下桥关断损耗			930		μJ
I_{CES}	集电极到发射极漏电流	$V_{CE} = V_{CES} T_j = 25^\circ C$	-	-	0.1	mA
		$V_{CE} = V_{CES} T_j = 125^\circ C$	-	-	8	mA

备注 2: t_{ON} 和 t_{OFF} 包括驱动 IC 内部传输延迟时间。 $t_{C(ON)}$ 和 $t_{C(OFF)}$ 是 IGBT 自身被内部给定门极驱动条件下的开关时间。详见图 4。

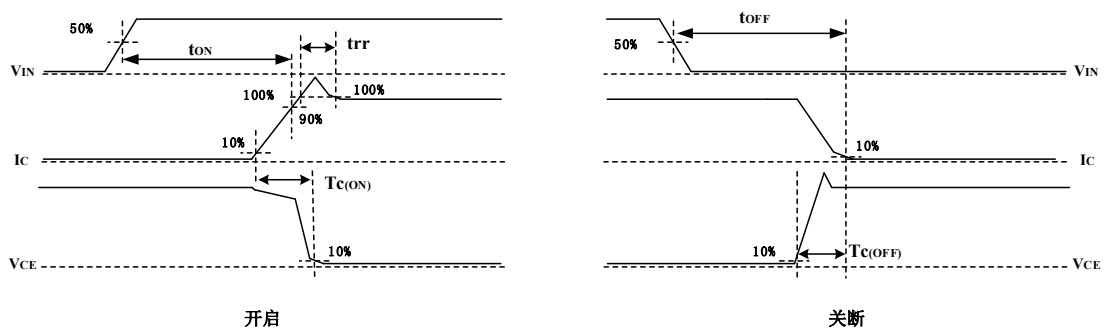


图 4 开关时间定义

控制部分

符号	项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_D	V_D 静态电流	$V_D = 15V, V_{IN} = 0V, VP1-VNC$	-	1.3	1.6	mA
I_{DB}	V_{DB} 静态电流	$V_{DB} = 15V, V_{IN} = 0V, UFB - U, VFB - V, WFB - W$	-	-	100	μA
V_{FOH}	故障输出电压	$V_{SC} = 0V, FO$ 脚通过 10K 电阻上拉至5V	4.7	-	-	V
V_{FOL}		$V_{SC} = 1V, I_{FO} = 1.5mA$	-	-	0.3	V
$V_{SC,TH+}$	过流保护正向触发阈值	$V_D = 15V$	-	0.51	-	V
OT_t	过温保护阈值		115	125	135	$^\circ C$
OT_{rh}	过温保护复位阈值		105	115	125	$^\circ C$

UV _{Dt}	电源欠压保护控制	触发电平	-	11.5	-	V
UV _{Dr}		复位电平	-	12.3	-	
UV _{DBt}		触发电平	-	11.1	-	
UV _{DBr}		复位电平	-	12.9	-	
T _{FO}	故障输出脉冲宽度		-	60	-	us
I _{IN}	输入电流	V _{IN} = 5V	-	1	-	mA
TFIL,IN	输入信号滤过时间	V _{IN} = 0 V & 5 V	-	340	-	ns
TCINMIN	CIN 输入信号滤过时间	V _{IN} = 0 V or 5 V, V _{CIN} = 5 V	-	1800	-	ns
V _{th(on)}	开启阈值电压	应用于 UP,VP,WP,UN,VN,WN 和 VNC之间	-	2.5	3	V
V _{th(off)}	关断阈值电压		0.8	-	-	
VOT	温度输出	T _c =25°C	-	1.1	-	V
		T _c =125°C	-	3.6	-	

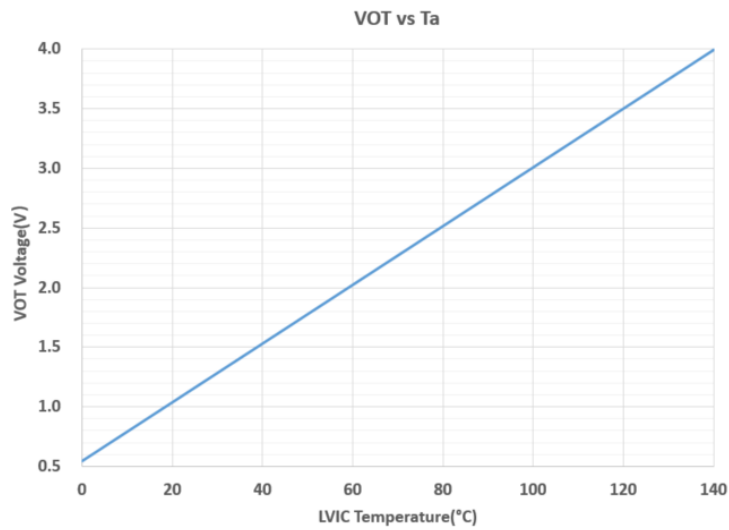


图 5 VOT 输出曲线

推荐工作条件: (Tj= 25°C, 除非特殊说明)

符号	项目	条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
V _{CC}	电源电压	应用于 P – NU, NV, NW 之间	0	300	400	V
V _D	控制电源电压	应用于 VP1– VNC 之间	-	15	-	V
V _{DB}	上臂控制电源电压	应用于VUFB – U, VVFB – V, VWFB-W 之间	-	15	-	V
t _{dead}	死区时间	各桥臂输入对应, Tc ≤ 100°C	1	-	-	us
f _{PWM}	PWM 频率	-20°C ≤ Tc ≤ +100°C -20°C ≤ Tj ≤ +150°C	-	-	20	kHz
PWM	最小输入信号脉冲宽度	ON	0.7	-	-	us
		OFF	0.7	-	-	us
T _j	结温		-20	-	125	°C

机械特性:

参数	条件	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
安装扭矩	螺丝钉尺寸: M3	-	0.69	-	N·m
设计平面度	见图7	-50	-	+120	um
重量		-	7	-	g

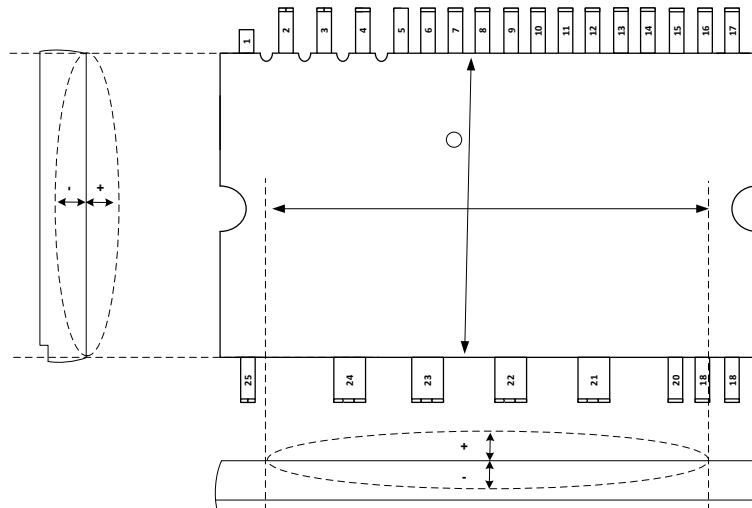


图 6 平面检测位置

应用指南:

增强型输入滤波:

增强型滤波器能够改善 HVIC 内部模块的输入/输出脉冲的一致性并有助于滤除尖峰干扰信号和窄脉冲, 如下图 8 是经典型输入滤波器和增强型输入滤波器演示图。

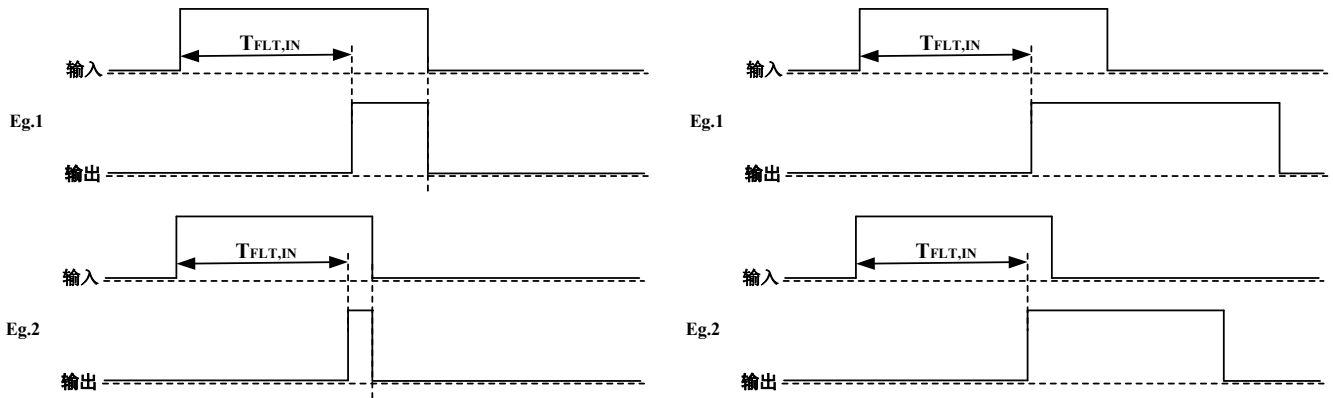


图 7 典型输入滤波 (左) 增强型输入滤波 (右)

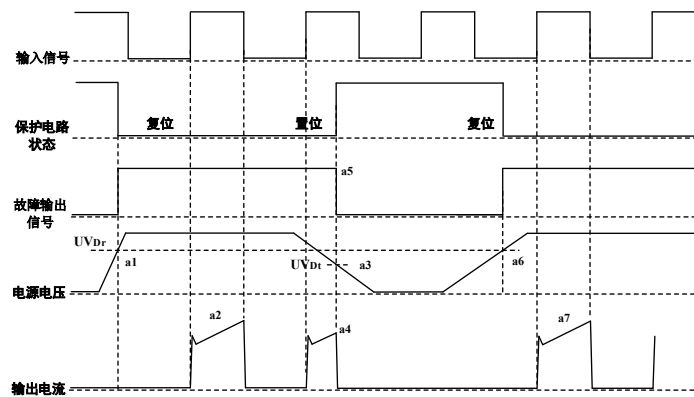


图 8 欠压保护时序图 (低侧)

- a1: 电源电压上升: 当该电压上升到欠压恢复点, 在下一个欠压信号被执行前该线路将启动运行。
- a2: 正常运行: IGBT 开启并加载电流。
- a3: 欠压检测点(UVDt)。
- a4: 不管输入是什么信号, IGBT 都是关闭状态。
- a5: 故障输出开启。
- a6: 欠压恢复(UVDr)。
- a7: 正常运行: IGBT 导通并加载负载电流。

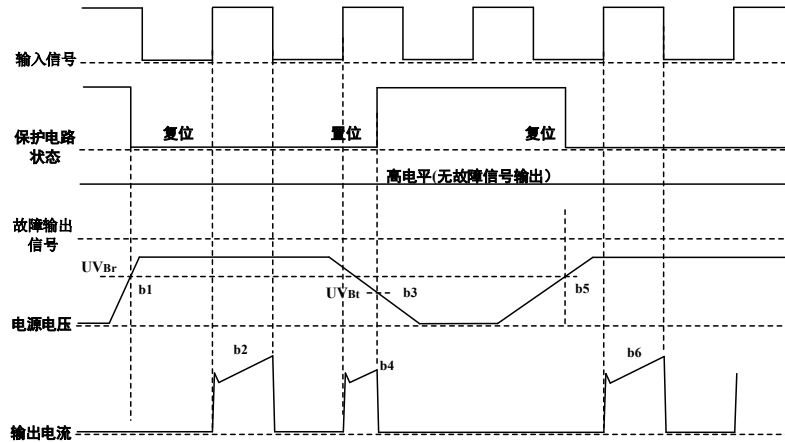


图 9 欠压保护时序图（高侧）

- b1: 电源电压上升: 当该电压上升到欠压恢复点, 在下一个欠压信号被执行前该线路将启动运行。
- b2: 正常运行: IGBT 导通并加载
- b3: 欠压检测 (UVDBt)。
- b4: 不管输入是什么信号, IGBT 都是关闭状态。
- b5: 欠压恢复(UVDBr)。
- b6: 正常运行: IGBT 导通并加载负载电流。

过流保护功能时序:

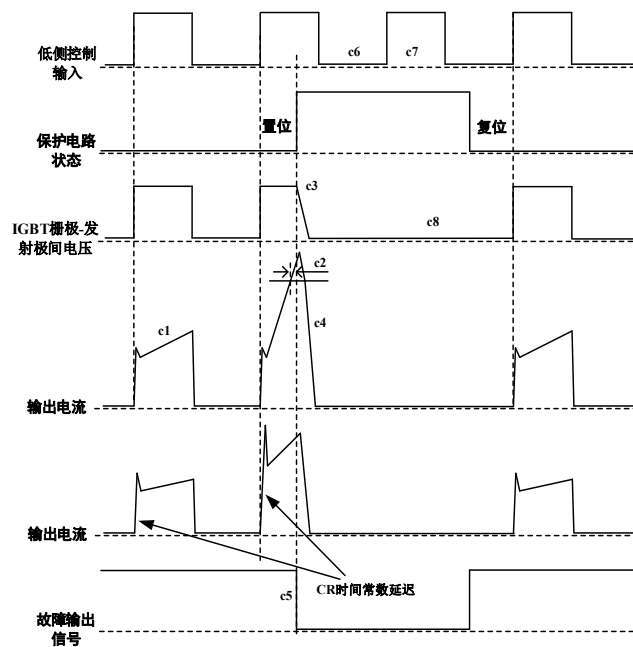


图 10 短路电流保护时序图(只适合于低侧)

(通过外部分流电阻连接)

- c1: 正常运行: IGBT 导通载流。

- c2: 短路电流检测(CIN 触发器)。
- c3: IGBT 门极被强制关断。
- c4: IGBT 关断。
- c5: 故障输出定时器开始运行: 故障输出信号的脉冲宽度是由外部电容 CFO 设定。
- c6: 输入 “L” : IGBT 关闭。
- c7: 输入 “H” : IGBT 开通, 但是故障信号作用期间, IGBT 不导通。
- c8: IGBT 关断。

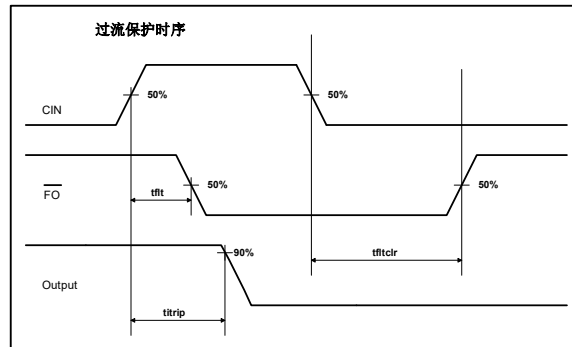


图 11 短路电流保护时序图 (只适合于低侧)

输入输出接口电路:

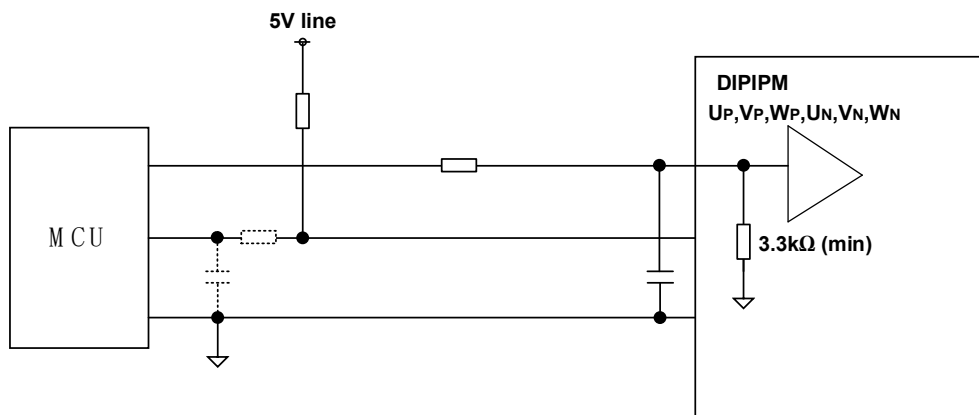


图 12 推荐的 MCU 输入输出接口电路

备注 4: 由于 PWM 的控制方式和实际应用电路的阻抗及线路板的阻抗, RC 去耦可能会有变化。

备注 5: 逻辑输入要和标准的 CMOS 或 LSTTL 输出相匹配。

分流电阻接线:

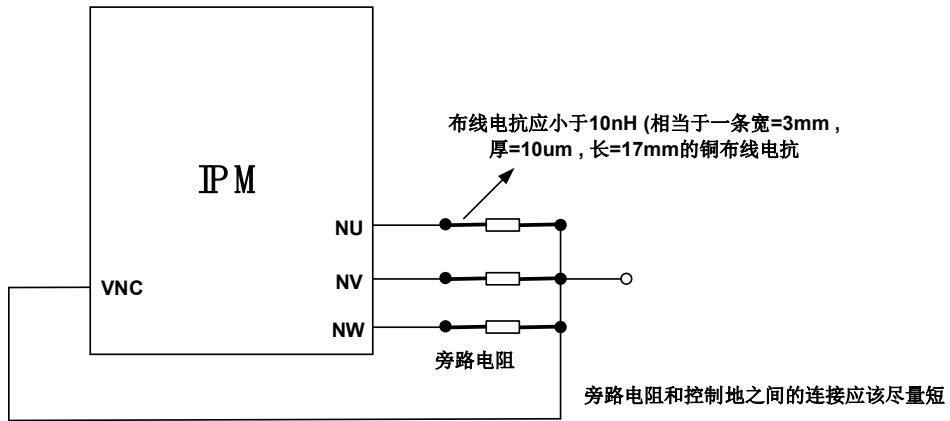


图 13 旁路电阻接线注意事项

典型应用电路图:

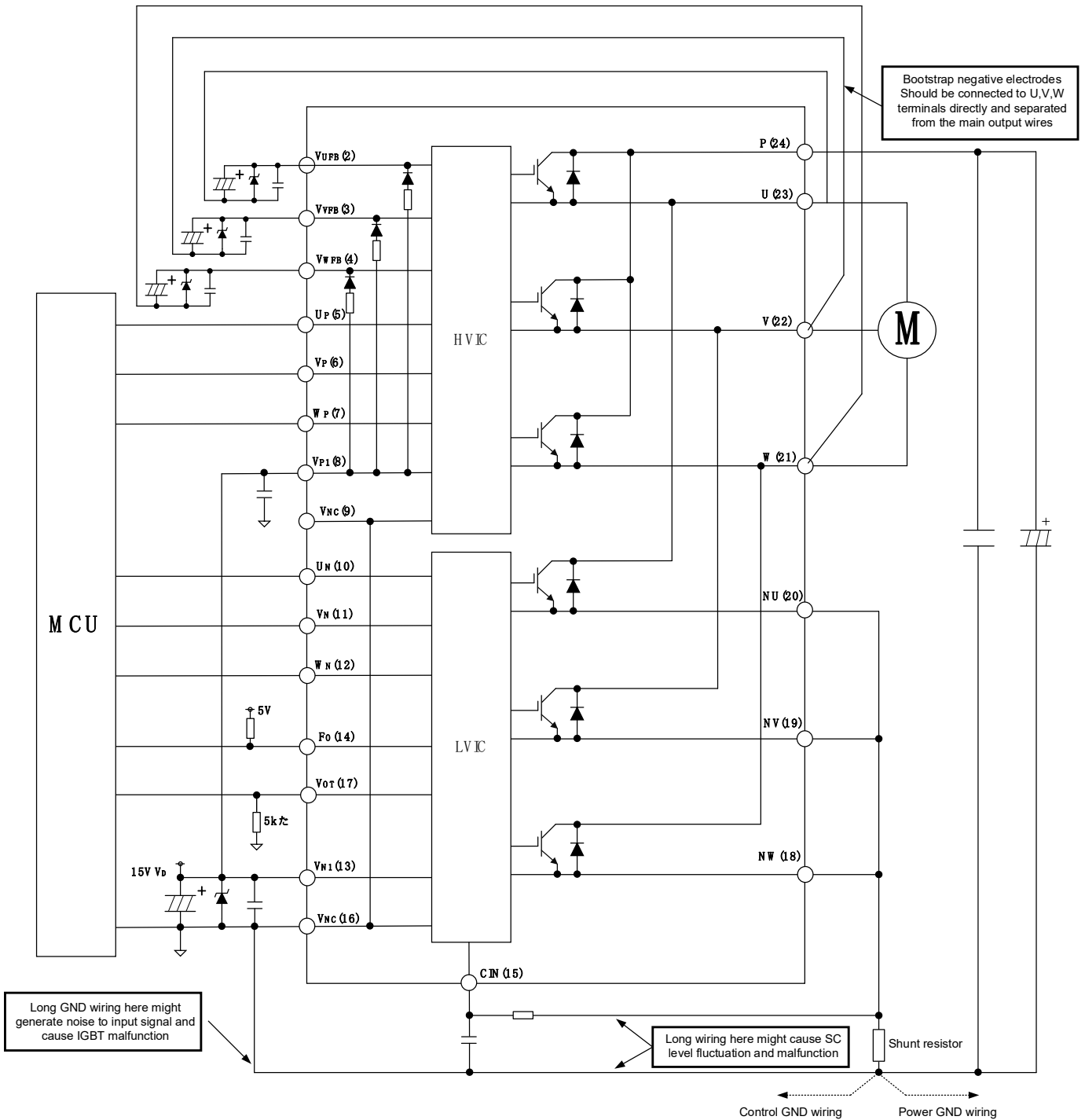


图 14 典型应用路

外型封装图:

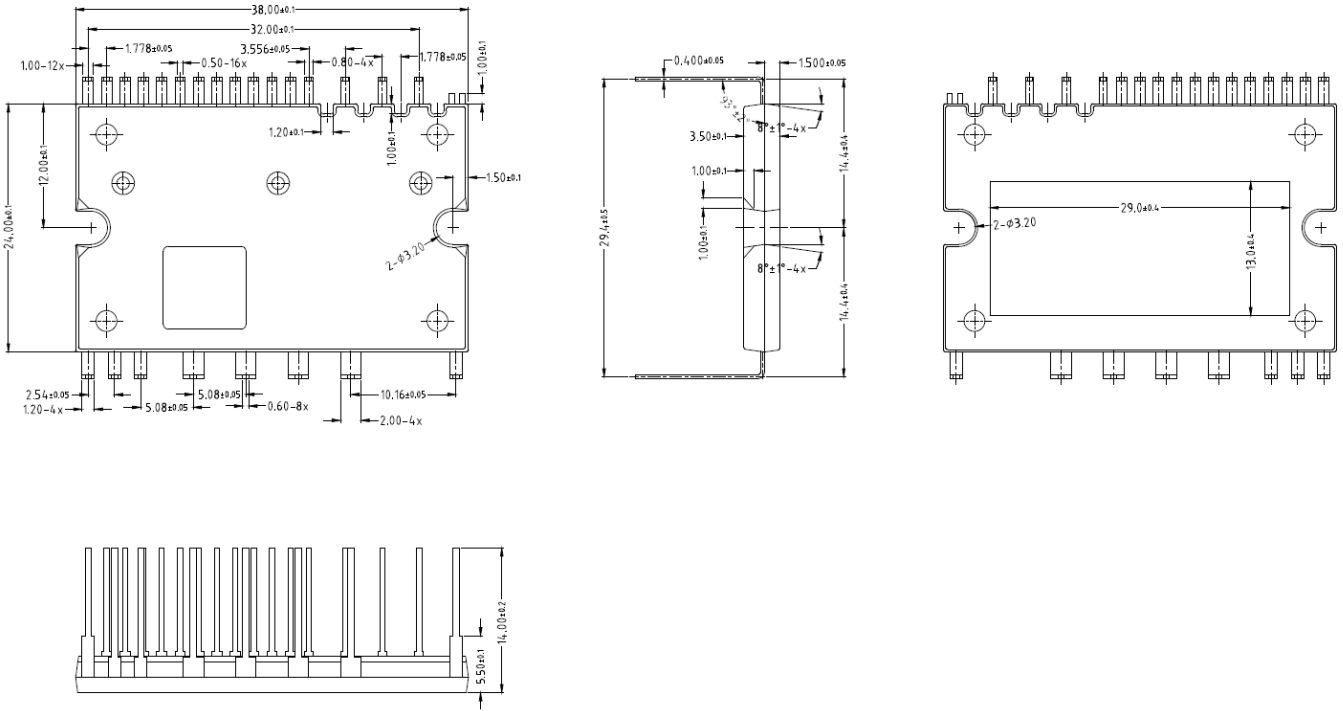


图 15 外型封装图

修订历史

日期	版本	修订明细
2024.01.19	1.0	第一版

资质等级:工业, 无铅

© 2024 巨风半导体

重要通知

本文提到的信息，特别是本文所述的案例、提示或任何典型值和/或关于产品应用的一切信息，在任何情况下均不应被视为明示或暗示的保证或授权，包括但不限于基于特定用途的准确性、完整性、适销性、适用性，或不侵犯任何第三方知识产权的担保。

仅使用者本人，应对使用广东巨风半导体有限公司产品或应用，以及安全承担责任。使用者应当遵守与广东巨风半导体有限公司产品或应用程序有关的所有法律、法规和要求，但与产品应用有关的信息和技术支持可能仍由广东巨风半导体有限公司提供。

本文档包含的信息仅供经培训的开发人员，为了对广东巨风半导体有限公司进行产品设计而使用。广东巨风半导体有限公司保留对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其他变更的权力。广东巨风半导体有限公司仅授权您将这些信息用于开发整合广东巨风半导体有限公司产品的相关程序。未经授权，禁止将这些信息用于其他用途，或复制、展示。对上述信息的使用，所产生的任何索赔、损害、费用、损失或责任，广东巨风半导体有限公司不承担任何责任。

警告

由于技术需求，产品可能含有危险物质。

除非广东巨风半导体有限公司在其授权代表签署的书面文件中另行明确，否则广东巨风半导体有限公司的产品不得用于故障产品或可能导致人身损害的情形下。

更多产品、应用和技术信息，请联系广东巨风半导体有限公司(www.tretech.cn)。

广东巨风半导体有限公司